BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

103 10 293.0

Anmeldetag:

10. März 2003

Anmelder/Inhaber:

ROBERT BOSCH GMBH,

Stuttgart/DE

Bezeichnung:

Vorrichtung zum Laserbohren

IPC:

B 23 K 26/42

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 09. Januar 2004

Deutsches Patent- und Markenamt Der Präsident

Im Auftrag

Moi3

12.02.03

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

5

Vorrichtung zum Laserbohren



15

25

30

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Laserbohren nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und eine entsprechende Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 9.

Stand der Technik

Beim Laserbohren bzw. bei Abtragprozessen mittels Laser werden allgemein hohe Laserstrahlintensitäten eingesetzt, in einer Bearbeitungsstelle pulsweise Material um verdampfen. Durch diese hohen Intensitäten kann über der Bearbeitungsstelle ein Plasma erzeugt werden. Die Stärke und Ausdehnung) des Plasmas (Dichte hängt Atmosphäre, der Laserwellenlänge und der Intensität der Laserstrahlung ab. Je höher die Intensität, desto stärker ist das erzeugte Plasma. Die Beschaffenheit der Atmosphäre hängt von den Umgebungsbedingungen, insbesondere Prozessgas und den abströmenden Materialpartikeln Hierbei wird der Laserstrahl durch die Interaktion mit dem Plasma beeinflusst. Zum einen wird durch das Plasma Energie absorbiert, welche dem eigentlichen Abtrag nicht mehr zur Verfügung steht. Außerdem wird der Laserstrahl am Plasma reflektiert, was die Strahlqualität des Laserstrahls

verschlechtert. Hierbei wird der Laserstrahl filamentiert, erfährt ungünstigerweise eine Richtungsänderung. Insbesondere beim Ultrakurzpulsführt dies dazu. dass sich Laserbohren Bearbeitungsqualität verschlechtert. Darunter zu verstehen Unrundheiten und Ausbrüche der Bohrung an Austrittsseite eines Bohrlochs. Desweiteren können sich schiefe Bohrungen ergeben, d. h. die Bohrungsachse weicht von der Laserstrahlachse ab.

-10

15

20

Um diese Effekte zu verhindern, bzw. zu reduzieren, könnte beispielsweise die Intensität der Laserpulse reduzieren. Dies führte jedoch langen zu Bearbeitungszeiten. Ferner könnte mit einem Prozessgas geringerer Dichte oder bei Unterdruck gearbeitet werden. Eine diesbezüglich weiterführende Maßnahme wäre das Bohren im Vakuum.

Ziel der Erfindung ist, für das Laserbohren und Laserabtragen insbesondere mit kurzen Pulslängen (fs/ps/ns) eine Vorrichtung und ein Verfahren bereitzustellen, mittels der der Materialdampf über der Wirkstelle des Laserstrahls reduziert wird.



30

25 Vorteil der Erfindung

Das erfindungsgemäße Verfahren zum Laserbohren oder Laserabtragen, bei dem eine Wirkstelle eines Werkstücks von einem mittels eines Lasers erzeugten Laserstrahl beaufschlagt wird, zeichnet sich dadurch aus, dass die Wirkstelle einem elektrischen Feld ausgesetzt wird. Dieses Verfahren hat zum Vorteil, dass während des Laserbohrens auftretender Materialdampf und/oder auftretendes Plasma aus dem Bereich der Wirkstelle beseitigt wird.

In besonders vorteilhafter Ausgestaltung ist vorgesehen dass das elektrische Feld durch Anlegen einer Spannung an ein elektrisch leitendes Werkstück und eine von Wirkstelle beabstandete Elektrode erzeugt wird. Die Partikel im Materialdampf, insbesondere positiv geladene Ionen werden durch das gerichtete elektrische Feld gezielt aus der Wirkstelle entfernt. Daraus ergibt sich wiederum, dass nachfolgenden Laserpulsen weniger vorhanden sind, an denen sich ein Plasma entzünden kann. Desweiteren ergibt sich durch die Erfindung vorteilhafter Weise, dass eine ansonsten durch Plasma bzw. Materialdampf hervorgerufene Filamentierung und Ablenkung des Laserstrahls minimiert wird. Dies hat zur Folge, dass somit die Bearbeitungsqualität, insbesondere beim Laserbohren kleiner Bohrungsdurchmesser, verbessert wird. wird die Repetitionsrate und somit deutlich Bearbeitungsgeschwindigkeit beim Laserbohren Bei einem elektrisch leitenden Werkstück wird Metall-Materialdampf bei geeigneter bzw. Polung elektrischen Feldes zu der Elektrode beschleunigt, welche der Wirkstelle gegenüber liegt. Somit schlägt sich weniger Metalldampf um die Stelle des Materialabtrags nieder.

15

20

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Wirkstelle einem magnetischen Feld ausgesetzt wird. Ein derartiges magnetisches Feld ist insbesondere weitgehend senkrecht zu dem elektrischen Feld gerichtet. Dies hat zum Vorteil, dass die sich von der Wirkstelle wegbewegenden Ionen aufgrund der auf sie wirkenden Lorenzkraft zusätzlich seitlich abgelenkt werden.

Desweiteren kann vorgesehen sein, dass ein durch das angelegte elektrische Feld erzeugter Strom gemessen wird.

Dieser elektrische Strom wird durch den Transport der Ionen vom Werkstück zur Elektrode hervorgerufen. Somit wird auf besonders einfache Weise ein leicht nachmessbarer Parameter als zur Verfügung gestellt, der Größe für die Prozesssicherung verwendet werden kann. Je höher dieser Strom ist, desto höher ist auch die Abdampfrate bzw. Abtragsrate des Materials vom Werkstück. Es besteht die Möglichkeit, die Abtragsrate On-Line zu messen. Daraus lässt sich wiederum ein Maß für die Bohrgeschwindigkeit ableiten.

10

15

20

25

5

Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein, dass im Bereich der Wirkstelle oder zwischen Werkstück und Elektrode ein elektrisches Wechselfeld erzeugt und dessen kapazitiver Widerstand gemessen wird. Durch ionisierten Material- oder Metalldampf bzw. durch Plasma zwischen Werkstück und Elektrode, die man auch als zwei gegenüberliegende Kondensatorplatten auffassen kann, wird der kapazitive Widerstand beeinflusst. Durch Messung des kapazitiven Widerstands steht ein Mittel zur Verfügung, mit der die Stärke des Plasmas bestimmt werden kann.

,~<u>(</u>

Desweiteren ist vorgesehen, dass die Strom-Spannungsquelle als Gleichstrom-Spannungsquelle ausgebildet ist. Durch diese Ausgestaltung ergibt sich, dass während der vergleichsweise kurzen Laserpulse im Femto-, Piko- bzw. Nanosekundenbereich ein weitgehend statisches elektrisches Feld zwischen Werkstück und Elektrode anliegt.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass Werkstück und Elektrode so miteinander verschaltet sind, dass das Werkstück positiv und die Elektroden negativ geladen ist. Beim Abtragen mit gepulster Laserstrahlung hoher Intensität wird in der Bearbeitungsstelle des

Werkstücks mit jedem Puls Material, insbesondere Metall verdampft. Aufgrund der erfindungsgemäßen Polung elektrischen Feldes entstehen dabei positive Metallionen. Diese Metallionen sowie weitere positive insbesondere Plasmaionen in der Atmosphäre werden von dem positiv geladenen Werkstück abgestoßen, und weg von der Bearbeitungsstelle, hin zu der negativen Elektrode beschleunigt. Hierdurch ergibt sich in vorteilhafter Weise, dass die Dichte des Materialdampfs zwischen einzelnen Laserpulsen über der Wirkstelle reduziert wird.

Außerdem ist vorgesehen, dass die insbesondere einstückig ausgebildete Elektrode wenigstens eine Öffnung aufweist, durch die der Laserstrahl ungehindert hindurchtritt. Die Größe einer derartigen Öffnung wird den Anforderungen entsprechend gewählt. Somit ist einerseits eine freie Propagation des Laserstrahls auf die Wirkstelle des Werkstücks gewährleistet, andererseits werden durch die negative Elektrode die meisten durch das Laserbohren an der Wirkstelle entstehenden positiven Ionen entfernt.

Zeichnung

10

15

20

30

Die Erfindung wird anhand der Zeichnung genauer erläutert, dabei zeigt,

Figur 1 eine bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung in schematischer Schnittansicht, und

Figur 2 eine bevorzugte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung während der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens in schematischer Schnittansicht.

Bevorzugte Ausführungsform

10

15

Ιn 1 ist gegenüber einer Oberfläche 5 metallischen Werkstücks 2 eine Elektrode 3 angeordnet. Diese Elektrode 3 weist eine Öffnung 3a auf, durch die ein von einem Laser la erzeugter Laserstrahl 1 hindurch treten kann. Die vorliegende Darstellung der Vorrichtung zeigt eine schematische Schnittansicht der Vorrichtung durch die Öffnung 3a der Elektrode 3. Es sei bemerkt, dass Elektrode 3 einstückig ausgebildet ist. Das Werkstück 2 ist über eine Strom-Spannungsquelle 4 mit der Elektrode 3 verbunden. Die Strom-Spannungsquelle 4 ist so gepolt, dass das Werkstück 2 positiv und die Elektrode 3 negativ geladen ist. Ein zwischen dem Werkstück 2 und der Elektrode 3 anliegendes, durch die Strom-Spannungsquelle 4 erzeugtes elektrisches Feld 5 ist hier durch gepunktete Linien angedeutet.

Figur 2 zeigt dieselbe Vorrichtung wie Figur 1, wobei 20 aufgrund der Beaufschlagung des Werkstücks 2 durch den Laserstrahl 1 an einer Wirkstelle 2a ein Materialabtrag erfolgt. Eine Wolke hierbei entstehender Metall- und/oder Plasmaionen 6 ist in Figur 2 durch einen ovalen gepunkteten 25 Bereich dargestellt. Dadurch, dass das Werkstück 2 positiv geladen ist, sind Metall- und/oder Plasmaionen 6, die in der Wirkstelle 2a aufgrund des durch den Laserstrahl 1 hervorgerufenen Materialabtrag erzeugt werden, geladen. Aufgrund elektromagnetischer Wechselwirkung werden 30 sie vom Werkstück 2 abgestoßen und, durch das elektrische Feld 5 beschleunigt hin zur Elektrode 3 gezogen. In Tasind die hierzu benötigten physikalischen Grundlagen dargestellt.

Beschleunigung a der		Elementarladung e
Ionen im elektri-		und Masse m der Io-
schen Feld	e U	nen sowie
	$a = \frac{e}{m} \cdot \frac{U}{d}$	Elektrodenspannung U
		und Abstand d der
		Elektroden
Anzahl der Teilchen	P T	Druck p, Bolzmann-
n (allg. Gasgesetz)	$n = \frac{P}{k} \cdot T$	konstante k und Tem-
		peratur T
Thermische	$v_{th} = \sqrt{3kT/m}$	s. o.
Geschwindigkeit V _{th}	$\sqrt{m} = \sqrt{m}$	
Driftgeschwindigkeit	U e	Mit Stoßquerschnitt
v der Ionen in At-	$v = \frac{1}{d} \cdot \frac{1}{2m \cdot v_{th} \cdot n \cdot A}$	A der Ionen
mosphäre ·		

Bei einem elektrischen Feld 5, welches z. B. durch eine Spannung von U = 1000 Volt und einem Abstand von 5 mm zwischen Werkstück 2 und Elektrode 3 hervorgerufen wird, ergeben sich für eine Normalatmosphäre bei Raumtemperatur für Eisenionen Driftgeschwindigkeiten von ungefähr 60 m/s. Durch hohe Drücke und Temperaturen im Plasma wird die tatsächliche Driftgeschwindigkeit um mehrere Größenordnungen geringer sein. Je nach Anwendung ist die technische Ausführung der Elektrode 3 optimierbar, so dass ein möglichst hohes elektrisches Feld 5 im Wirkbereich des Laserstrahls 1 erzeugt wird.

Bei Durchführung des erfindungemäßen Verfahrens werden durch den Laserpuls sehr hohe Dampfdrücke, Temperaturen und somit Beschleunigungen der abströmenden Werkstoffpartikel bzw. Metall und/oder Plasmaionen 6 erzeugt. Die Beschleunigungen und resultierenden Geschwindigkeiten sind daher größer als die lediglich aufgrund eines elektrischen Feldes 5 verursachten anzusetzen. Nach einem Laserpuls

bauen sich Dampfdruck und Temperatur aber schnell ab, so dass dann der Einfluß des elektrischen Feldes überwiegt. Der Einfluß des elektrischen Feldes während des Laserpulses ist gering. Die Pulslänge in der Größenordnung von Femtobzw. Picosekunden ist gegenüber der Zeit zwischen zwei Laserpulsen in der Größenordnung von Millisekunden klein. Somit findet die entscheidende Wirkung des elektrischen Feldes 5 hauptsächlich zwischen den Laserpulsen statt.

Metallische Partikel oder Plasmaionen beim entstehen 10 Laserbohren zwangsläufig und beeinträchtigen das Laserbohren zugleich. Durch Einsatz der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es nunmehr möglich, diese metallischen Partikel oder Plasmaionen aus dem zu bearbeitenden Bereich 15 bzw. der Wirkstelle zu entfernen und somit das Laserbohren und Laserabtragen zu optimieren.

12.02.03

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

5

10

20

25

Ansprüche

1. Verfahren zum Laserbohren und Laserabtragen, bei dem eine Wirkstelle (2a) eines Werkstücks (2) von einem mittels eines Lasers (1a) erzeugten Laserstrahl (1) beaufschlagt wird,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die Wirkstelle (2a) einem elektrischen Feld (5)
15 ausgesetzt wird.

- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische Feld durch Anlegen einer Spannung an ein elektrisch leitendes Werkstück (2) und eine von der Wirkstelle (2a) beabstandete Elektrode (3) erzeugt wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische Feld (5) derart gepolt wird, dass positiv geladene Ionen (6) durch das elektrische Feld (5) vom Werkstück (2) weg beschleunigt werden.
 - 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Wirkstelle (2a) einem magnetischen Feld ausgesetzt wird.
 - 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein durch das angelegte elektrische Feld (5) erzeugter Strom gemessen wird.

30

- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Wirkstelle (2a) oder zwischen Werkstück (2) und Elektrode (3) ein elektrisches Wechselfeld erzeugt und dessen kapazitiver Widerstand gemessen wird.
- 7. Verwendung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6 zur Beseitigung von während des Laserbohrens oder -abtragens auftretendem Materialdampf und/oder Plasma (6).

10

- 8. Verwendung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6 zur Prozesssicherung beim Laserbohren oder -abtragen.
- 9. Vorrichtung zum Laserbohren und Laserabtragen mit einem Laser (la), bei der ein von dem Laser (la) erzeugter Laserstrahl (l) eine Wirkstelle (2a) eines Werkstücks (2) beaufschlagt,

dadurch gekennzeichnet, dass eine Einrichtung (3, 4) zur Erzeugung eines elektrischen Feldes (5) im Bereich der Wirkstelle (2a) vorgesehen ist.

20

25

30

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung zur Erzeugung eines elektrischen Feldes eine Elektrode (3) und eine Stromspannungsquelle (4) umfasst, und dass beabstandet von der Wirkstelle (2a) die Elektrode (3) angeordnet ist, wobei zwischen einem elektrisch leitenden Werkstück (2) und dieser Elektrode (3) die Strom-Spannungsquelle (4) derart verschaltet ist, dass zwischen Werkstück (2) und Elektrode (3) das elektrische Feld (5) anliegt.

- 11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Strom-Spannungsquelle (4) als Gleichstrom-Spannungsquelle ausgebildet ist.
- 5 12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass Werkstück (2) und Elektrode (3) so miteinander verschaltet sind, dass das Werkstück (2) positiv und die Elektrode (3) negativ geladen ist.
- 10 13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Wirkstelle (2a) des Werkstücks (2) ein magnetisches Feld angelegt ist.
 - 14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
 15 dadurch gekennzeichnet, dass eine elektrische
 Messeinrichtung zur Messung des Stroms, der zwischen
 Werkstück (2) und Elektrode (3) fließt, vorgesehen ist.
 - 15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Strom-Spannungsquelle (4) zur Erzeugung einer hochfrequenten Wechselspannung ausgelegt ist, und dass eine Messvorrichtung zur Messung eines kapazitiven Widerstands zwischen Werkstück (2) und Elektrode (3) vorgesehen ist.

25

30

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die insbesondere einstückig ausgebildete Elektrode (3) wenigstens eine Öffnung (3a) aufweist, durch die der Laserstrahl (1) ungehindert hindurchtritt.

5

12.02.03

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

Zusammenfassung

15

20

25

Mit erfindungsgemäßer Vorrichtung bzw. erfindungsgemäßem Verfahren wird das Laserbohren oder -abtragen optimiert. Gegenüber einem zu bearbeitenden Werkstück (2) ist eine Elektrode (3) angeordnet. Eine Strom-Spannungsquelle (4) so geschaltet, dass zwischen Werkstück (2) Elektrode (3) ein elektrisches Feld (5) anliegt, wobei das Werkstück (2) positiv und die Elektrode (3) negativ geladen ist. Ein Laserstrahl (1) ruft durch Beaufschlagung in einer Wirkstelle (2a) des Werkstücks (2) Materialabtrag hervor. Nähe der Wirkstelle (2a) entstehende Metallder und/oder Plasmaionen (6) sind positiv geladen. Sie werden in Richtung der Elektrode (3) beschleunigt, so dass sie von der Wirkstelle (2a) entfernt werden.

30

(Figur 2)



